



2021年5月26日

各位

会社名 株式会社クラウドシアホールディングス
代表者 代表取締役会長兼社長 倉正治
(コード番号：3607 東証第1部)
問合わせ先 執行役員経営企画部長 安田佳悟
TEL 075-315-2345 (代表)

シンジケートローン契約締結に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、総額30億円のシンジケートローン契約を締結することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. シンジケートローン契約締結の目的

新型コロナウイルス感染症が当企業グループに与える影響を鑑み、2020年6月に調達いたしました総額30億円の短期借入金（借入期間1年）について、長期借入金（借入期間10年）への借換えを行うことにより、当企業グループの財務基盤の安定性をより一層高めることを目的としております。

2. シンジケートローン契約の概要

| | |
|--------------|--|
| (1) 契約形態 | タームローン |
| (2) 組成金額 | 3,000,000千円 |
| (3) 契約締結日 | 2021年5月26日 |
| (4) 契約期間 | 2021年5月31日～2031年5月30日（10年間） |
| (5) 借入金利 | 基準金利＋スプレッド |
| (6) アレンジャー | 株式会社三井住友銀行 |
| (7) コ・アレンジャー | 株式会社みずほ銀行 |
| (8) 参加金融機関 | 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社滋賀銀行 株式会社三菱UFJ銀行 三井住友信託銀行株式会社 |
| (9) その他 | 不動産抵当権設定、財務制限条項あり |

3. 今後の見通し

本件による2021年8月期の当社連結業績に与える影響は軽微であります。

以上